



— 芯盟微 —

# 沟通从芯开始

高可靠 高性能

## 2023成都芯盟微科技新品发布会

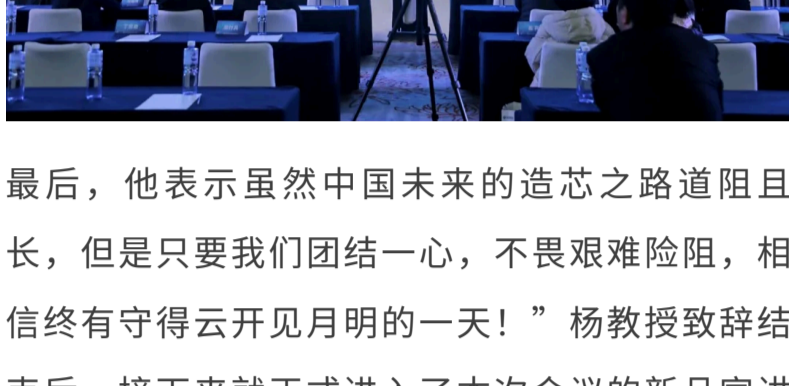
芯盟十年·共启芯篇

路虽远，行则将至·事虽难，做则必成

2023年2月12日下午“成都芯盟微科技新品发布会暨十周年庆典”在成都非遗缙沃丽酒店成功举办。芯盟微公司全体员工、行业众多领导、专家及业内同仁共同受邀出席此次活动。



会议伊始，芯盟微特聘专家杨世恒教授致会议开场词。首先，他对于芯盟微取得的成果表示衷心的感谢。接着，他为现场各位来宾分享了他在集成电路设计中的一些经验总结以及在此过程中遇到的一些有趣的事情。



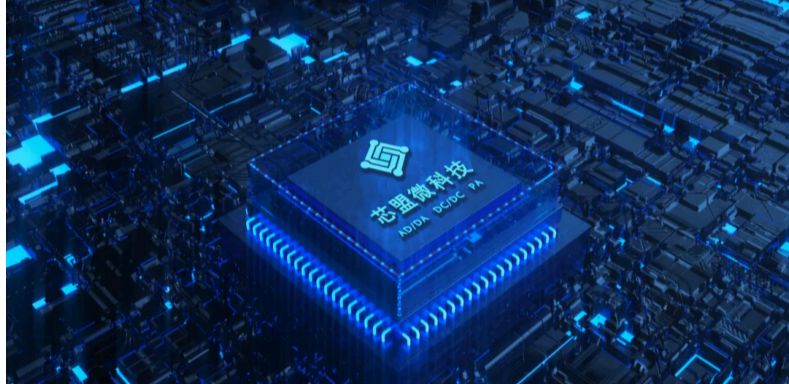
最后，他表示虽然中国未来的造芯之路道阻且长，但是只要我们团结一心，不畏艰难险阻，相信终有守得云开见月明的一天！”杨教授致辞结束后，接下来就正式进入了本次会议的新品宣讲环节。



芯盟微目前已建成了三条产品线，分别为XA产品线（高速高精度ADC/DAC芯片的研发）、XD产品线（电源管理芯片的研发）、XP产品线（射频类芯片产品的研发）。本次会议的新品发布也主要是围绕着这三条产品线的产品进行宣讲。



艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。多年的造芯之路，芯盟微始终坚持正向设计，坚持不走捷径，才取得了如今来之不易的成果。今天芯盟微所发布的这些自研产品，只是我们所有自研产品中的一小部分，我们还将在这个领域中继续深耕，研制和发布更多高可靠、高性能的产品，丰富客户产品的国产化解决方案，为中国芯片行业的发展贡献出自己的一份力量！



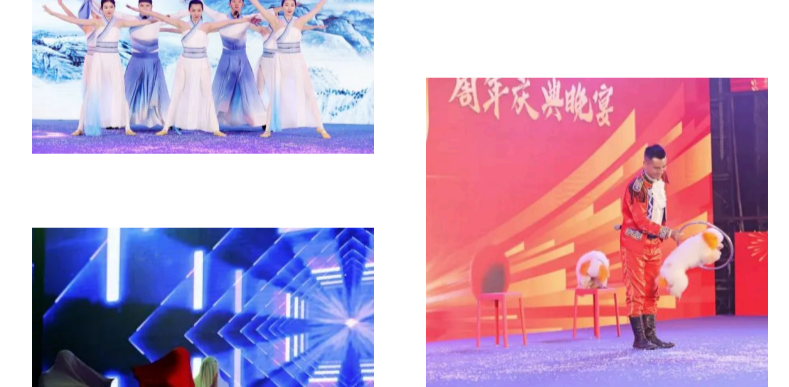
初心始如磐·十年正青春



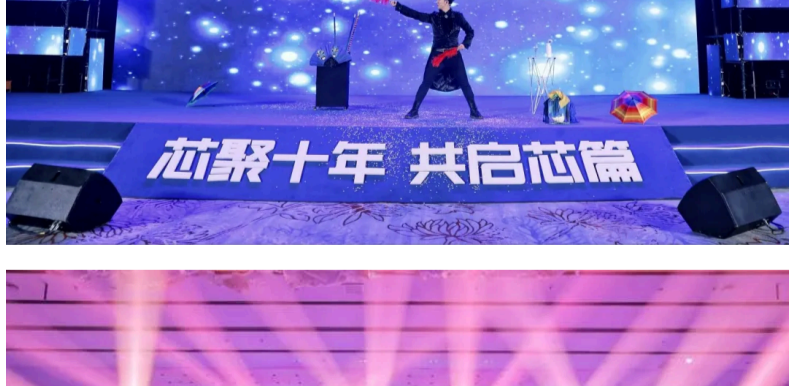
2012年8月1日，成都芯盟微科技有限公司诞生，彼时，只有几人的初创团队和狭小的办公室。十年来，芯盟微积极响应国家号召，投身自主知识产权芯片的制造，并取得了可喜的成绩。如今的芯盟微已转型成为集研发、生产、销售为一体的无晶圆半导体科技公司。



十年时光匆匆而过，回首芯盟微的这十年，既是艰苦奋斗、挑战连连的十年，也是充实、收获的十年。今天就让我们用这丰盛的晚宴与香醇的美酒，共同庆祝芯盟微的十岁生日！



最激动的环节，莫过于绝美的视听盛宴，热辣劲舞、美妙歌曲、奇异的魔术、可爱的萌宠...轮番上阵，承包着一轮又一轮的尖叫与欢笑。



心若有光，不负勇往。以梦为马，不负韶华。十年风雨磨砺，我们一起走过芯盟微波澜壮阔的征程；十年披星戴月，我们一起描绘芯盟微繁荣昌盛的画卷。辉煌让历史铭记，梦想仍在前方。让我们携手并肩，再接再厉，用自己的辛勤和专业谱写芯盟微科技的“芯”篇章！



# 激情创造 责任分享

关注公众号吧